

2018-2019学年第一学期班级课表

班级: 1614012

微电子学院

节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上	电装实习(TC1002M-11) 工训中心 黄广兰(高级工程师) 第14周(1-10节)	电装实习(TC1002M-11) 工训中心 黄广兰(高级工程师) 第14周(1-10节)	电装实习(TC1002M-11) 工训中心 黄广兰(高级工程师) 第14周(1-10节)	电装实习(TC1002M-11) 工训中心 黄广兰(高级工程师) 第14周(1-10节)	电装实习(TC1002M-11) 工训中心 黄广兰(高级工程师) 第14周(1-10节)	
	1-2节 半导体物理(I) (MI1010L-02) A-526 柴常春(教授)\张军琴(副教授) 第1-12周(1-2节)	半导体物理(II) (MI1011L-02) B-606 段宝兴(教授)\张军琴(副教授) 第4-13,15-17周(1-2节)	计算机原理与系统设计(MI3004L-02) B-320 宣荣喜(教授) 第1-11周(1-2节)	半导体物理(I) (MI1010L-02) A-526 柴常春(教授)\张军琴(副教授) 第1-4周(1-2节)	半导体物理(II) (MI1011L-02) B-606 段宝兴(教授)\张军琴(副教授) 第4-13,15-18周(1-2节)	
午	3-4节 射频电路基础(MI1009L-02) B-605 杨林安(教授) 第1-13,15周(3-4节)		半导体物理(I) (MI1010L-02) A-526 柴常春(教授)\张军琴(副教授) 第1-12周(3-4节)		集成电路制造技术(MI1018L-02) B-605 戴显英(教授)\赵天龙(讲师) 第1-12周(3-4节)	
下	5-6节	集成电路制造技术(MI1018L-02) B-605 戴显英(教授)\赵天龙(讲师) 第1-11周(5-6节)		硬件描述语言(MI3003L-02) B-606 汤华莲(讲师) 第1-13,15-17周(5-6节)	计算机原理与系统设计(MI3004L-02) B-320 宣荣喜(教授) 第1-11周(5-6节)	
	7-8节	专业教育(III) (MI4006L-3-01) B-537 蔡觉平(教授) 第3-4周(7-8节)	射频电路基础(MI1009L-02) B-605 杨林安(教授) 第1-13,15周(7-8节)			
晚上	9-10节	形势与政策(V) (HA1008L-5M-02) B-537 张卫青(讲师) 第6-7周(7-8节)				
其它:	IB1009L-14-02	电子线路实验(II)	第1-18周	学院组织实施	徐少莹(高级工程师)	
	MI1012L-01	半导体物理实验	第1-18周	学院组织实施	樊永祥(讲师)\韩本光(讲师)\康海燕(讲师)\娄永乐(讲师)\许晟瑞(教授)	
课程名称		学时	学分	课程属性	考核方式	说明
半导体物理(I)		48	3	必修	考试	
半导体物理(II)		48	3	必修	考试	
半导体物理实验		16	0.5	必修	考查	合班
电装实习		1周	0.5	必修	考查	合班
电子线路实验(II)		32	1	必修	考查	
集成电路制造技术		40	2.5	必修	考试	
射频电路基础		48	3	必修	考试	
形势与政策(V)		4	0.3	必修	考查	
专业教育(III)		4	0.2	必修	考查	合班
计算机原理与系统设计		40+16	3	学院选修	考试	
硬件描述语言		30+12	2	学院选修	考试	